

**Micro SIDELED®****LG Y870**

**Non-RoHS compliant version of product will be discontinued acc. to OS-PD-2005-005.  
The product itself will remain within RoHS compliant version.**

**Besondere Merkmale**

- **Gehäusetyyp:** weißes SMT-Gehäuse, farbloser klarer Verguss
- **Besonderheit des Bauteils:** kleine Bauform mit extrem breiter Abstrahlcharakteristik; ideal für Hinterleuchtungen und Einkopplungen in Lichtleiter
- **Wellenlänge:** 570 nm (grün)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Technologie:** GaP
- **optischer Wirkungsgrad:** 2 lm/W
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW)
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, ø180 mm oder 10000/Rolle, ø330 mm

**Anwendungen**

- optimale Einkopplung in Lichtleiter
- Hinterleuchtung (LCD, Mobiltelefone, Tasten, Allgemeinbeleuchtung, Werbebeleuchtung)
- Signal- und Symbolleuchten
- Automobilbereich (z. B. Instrumentenbeleuchtung)

**Features**

- **package:** white SMT package, colorless clear resin
- **feature of the device:** small package with extremely wide viewing angle; ideal for backlighting and coupling in light guides
- **wavelength:** 570 nm (green)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **technology:** GaP
- **optical efficiency:** 2 lm/W
- **grouping parameter:** luminous intensity
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering and TTW soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 3000/reel, ø180 mm or 10000/reel, ø330 mm

**Applications**

- optimized coupling into light guides
- backlighting (LCD, cellular phones, keys, general lighting, illuminated advertising)
- signal and symbol luminaire
- automotive (e. g. car radio backlighting)

**Bestellinformation**  
**Ordering Information**

Typ	Emissions- farbe	Lichtstärke <sup>1) Seite 15</sup>	Lichtstrom <sup>2) Seite 15</sup>	Bestellnummer
Type	Color of Emission	Luminous Intensity <sup>1) page 15</sup>  $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Luminous Flux <sup>2) page 15</sup>  $I_F = 10 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (mlm)}$	Ordering Code
LG Y870-J2K2-1	green	5.6 ... 11.2	25 (typ.)	Q62703Q6189
LG Y870-K2M1-1		9.0 ... 22.4	45 (typ.)	Q62703Q6190

Anm.: -1 Gesamter Farbbereich (siehe **Seite 4**)

Note: -1 Total color tolerance range (see **page 4**)

**Grenzwerte**  
**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	$T_{op}$	- 40 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{stg}$	- 40 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_j$	+ 100	°C
Durchlassstrom Forward current ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )	$I_F$	30	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}$ , $D = 0.005$ , $T_A=25^\circ\text{C}$	$I_{FM}$	100	mA
Sperrspannung <sup>3) Seite 15</sup> Reverse voltage <sup>3) page 15</sup> ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )	$V_R$	12	V
Leistungsaufnahme Power consumption ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )	$P_{tot}$	95	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung <sup>4) Seite 15</sup> Junction/air <sup>4) page 15</sup>	$R_{th JA}$	530	K/W
Sperrschicht/Lötspad Junction/soldering point	$R_{th JS}$	300	K/W

**Kennwerte**  
**Characteristics**
 $(T_A = 25\text{ °C})$ 

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 10\text{ mA}$	(typ.) $\lambda_{\text{peak}}$	572	nm
Dominantwellenlänge <sup>5) Seite 15</sup> Dominant wavelength <sup>5) page 15</sup> $I_F = 10\text{ mA}$	$\lambda_{\text{dom}}$	570 $\pm 6$	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 10\text{ mA}$	(typ.) $\Delta\lambda$	25	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % $I_V$	(typ.) $2\phi$	120	Grad deg.
Durchlassspannung <sup>6) Seite 15</sup> Forward voltage <sup>6) page 15</sup> $I_F = 10\text{ mA}$	(typ.) $V_F$ (max.) $V_F$	2.0 2.5	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 12\text{ V}$	(typ.) $I_R$ (max.) $I_R$	0.01 10	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$
Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{peak}}$ Temperature coefficient of $\lambda_{\text{peak}}$ $I_F = 10\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	(typ.) $TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.11	nm/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{dom}}$ Temperature coefficient of $\lambda_{\text{dom}}$ $I_F = 10\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	(typ.) $TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.07	nm/K
Temperaturkoeffizient von $V_F$ Temperature coefficient of $V_F$ $I_F = 10\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	(typ.) $TC_V$	- 1.4	mV/K
Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency $I_F = 10\text{ mA}$	(typ.) $\eta_{\text{opt}}$	2	lm/W

### Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups

Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group	Lichtstärke <sup>1) Seite 15</sup> Luminous Intensity <sup>1) page 15</sup> $I_V$ (mcd)	Lichtstrom <sup>2) Seite 15</sup> Luminous Flux <sup>2) page 15</sup> $\Phi_V$ (mlm)
J2	5.6 ... 7.1	19 (typ.)
K1	7.1 ... 9.0	24 (typ.)
K2	9.0 ... 11.2	30 (typ.)
L1	11.2 ... 14.0	40 (typ.)
L2	14.0 ... 18.0	50 (typ.)
M1	18.0 ... 22.4	60 (typ.)

*Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitshalbgruppen besteht. Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar.*

*Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness half groups. Individual brightness half groups cannot be ordered.*

### Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label

Beispiel: L1

Example: L1

### Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group

L1

*Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitshalbgruppe enthalten.*

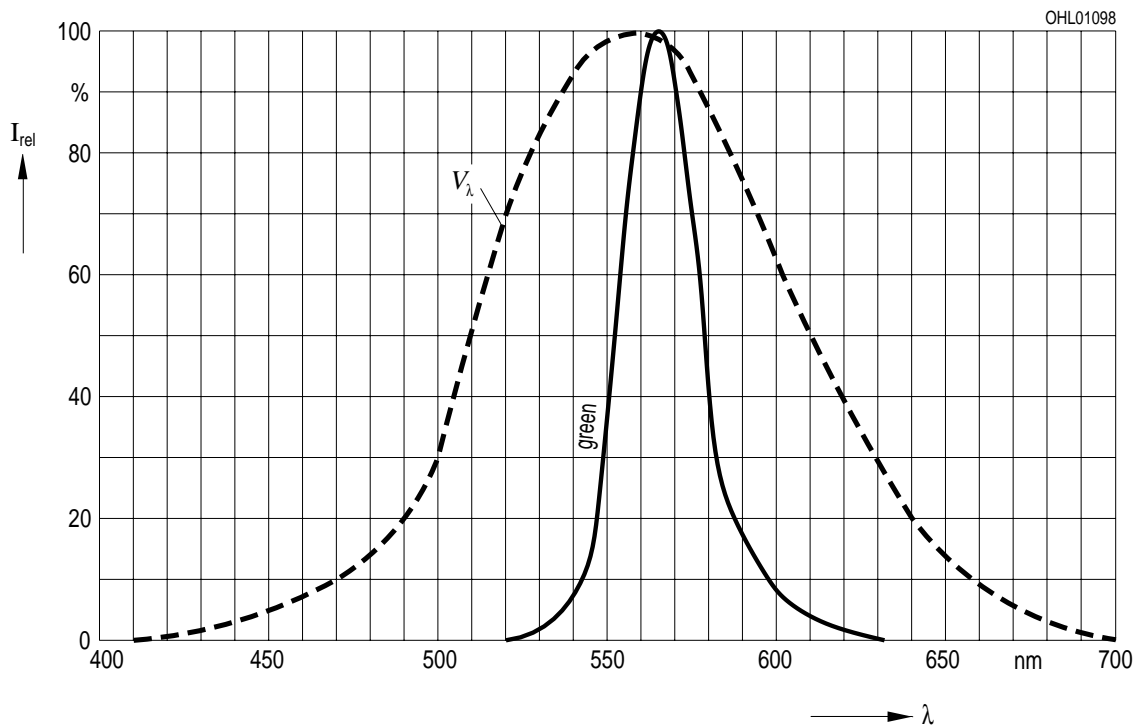
*Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness half group.*

**Relative spektrale Emission**<sup>2) Seite 15</sup>

**Relative Spectral Emission**<sup>2) page 15</sup>

$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

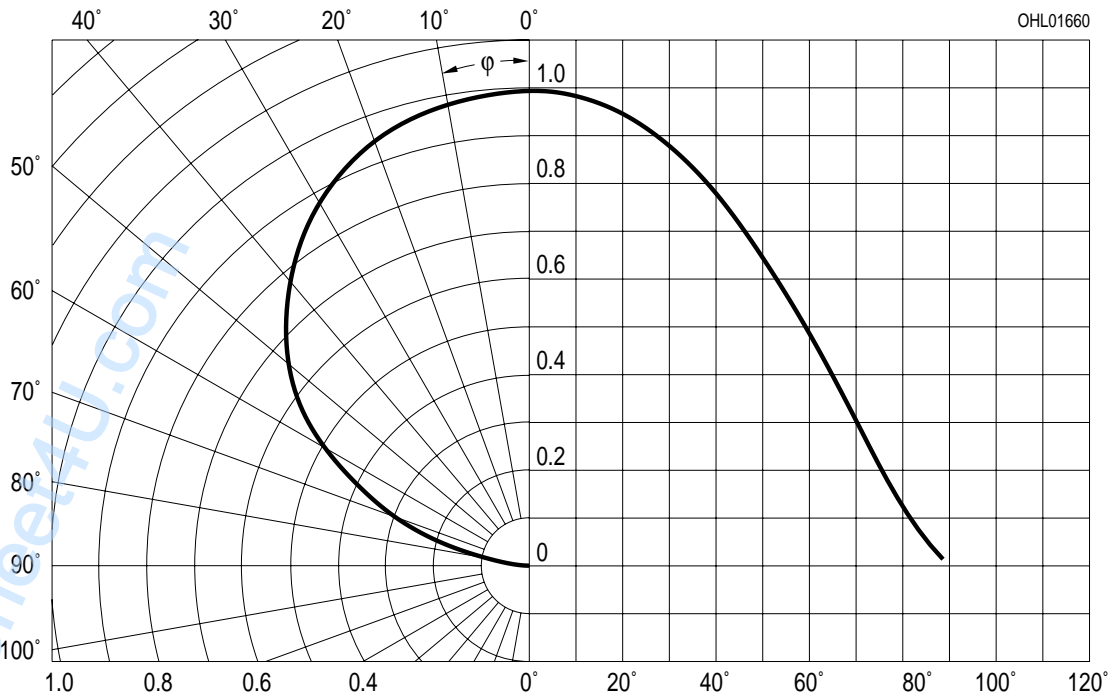
$I_{rel} = f(\lambda)$ ;  $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ;  $I_F = 10\text{ mA}$



**Abstrahlcharakteristik**<sup>2) Seite 15</sup>

**Radiation Characteristic**<sup>2) page 15</sup>

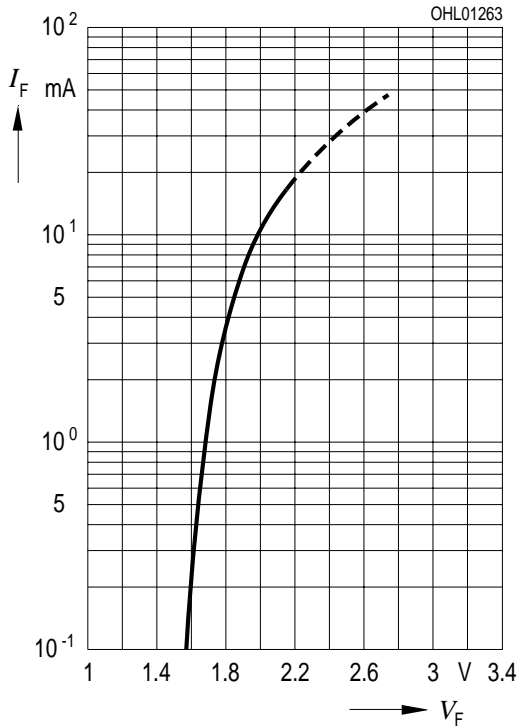
$I_{rel} = f(\varphi)$ ;  $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$



Durchlassstrom<sup>2) 7) Seite 15</sup>

Forward Current<sup>2) 7) page 15</sup>

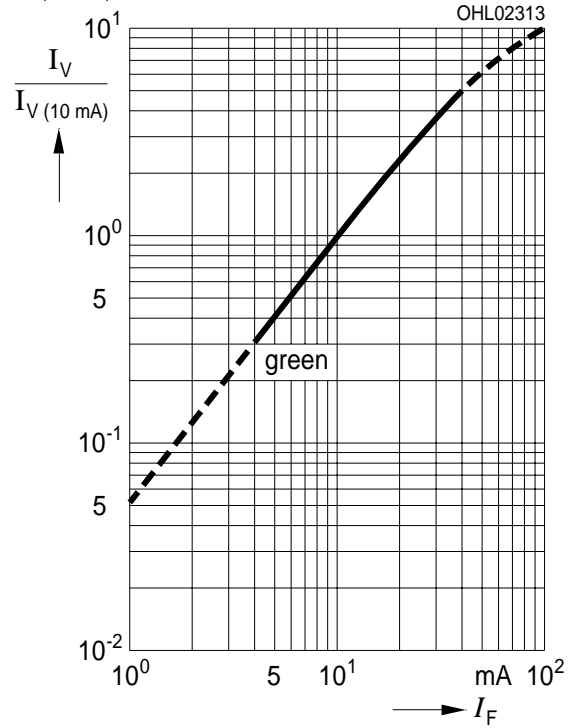
$I_F = f(V_F); T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$



Relative Lichtstärke<sup>2) Seite 15</sup>

Relative Luminous Intensity<sup>2) page 15</sup>

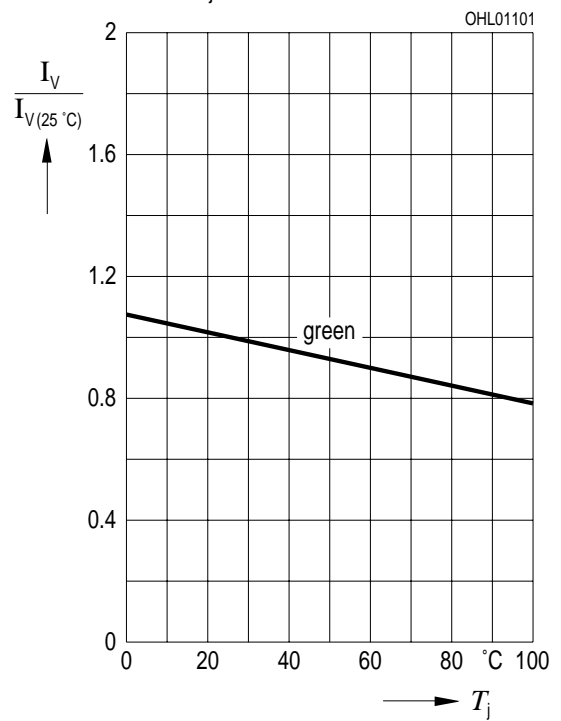
$I_V / I_{V(10\text{ mA})} = f(I_F); T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$



Relative Lichtstärke<sup>2) Seite 15</sup>

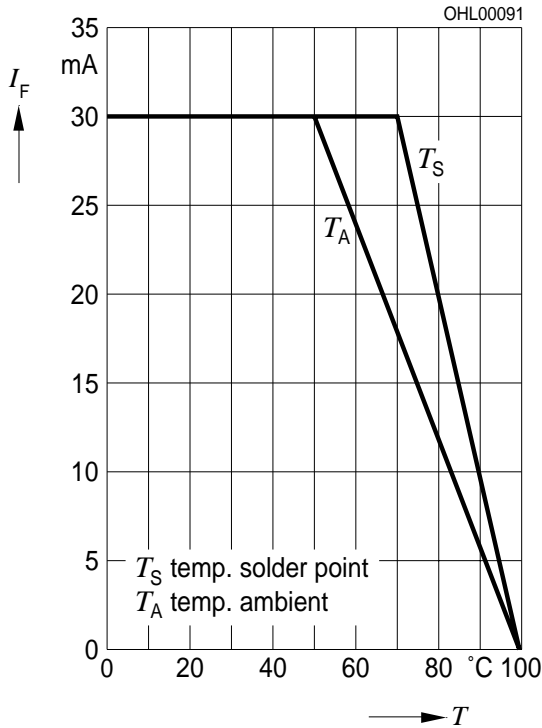
Relative Luminous Intensity<sup>2) page 15</sup>

$I_V / I_{V(25\text{ }^\circ\text{C})} = f(T_j); I_F = 10\text{ mA}$

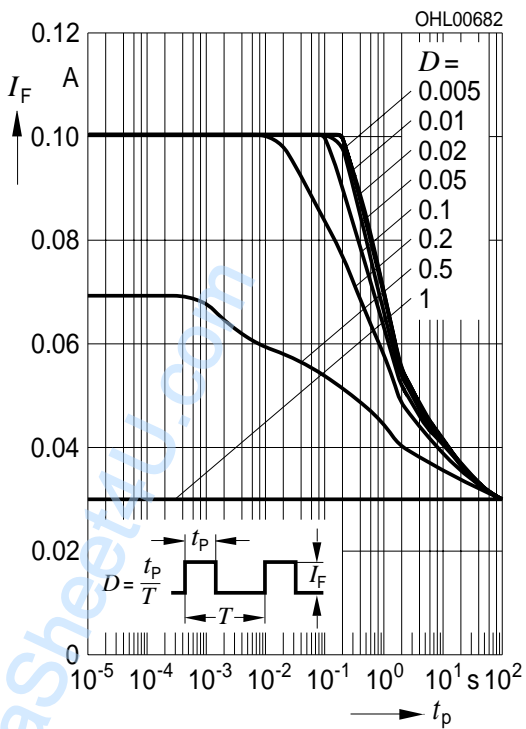


**Maximal zulässiger Durchlassstrom**  
**Max. Permissible Forward Current**

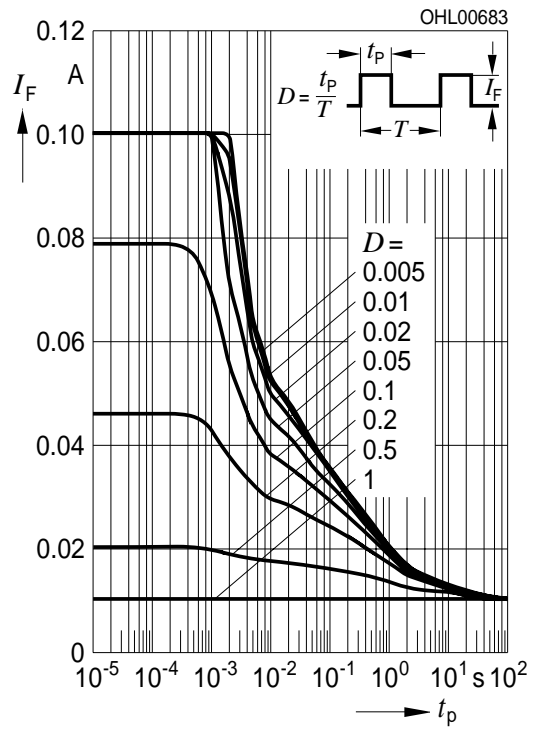
$I_F = f(T_A)$



**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**   
**Permissible Pulse Handling Capability**  
 Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_A = 25\text{ °C}$

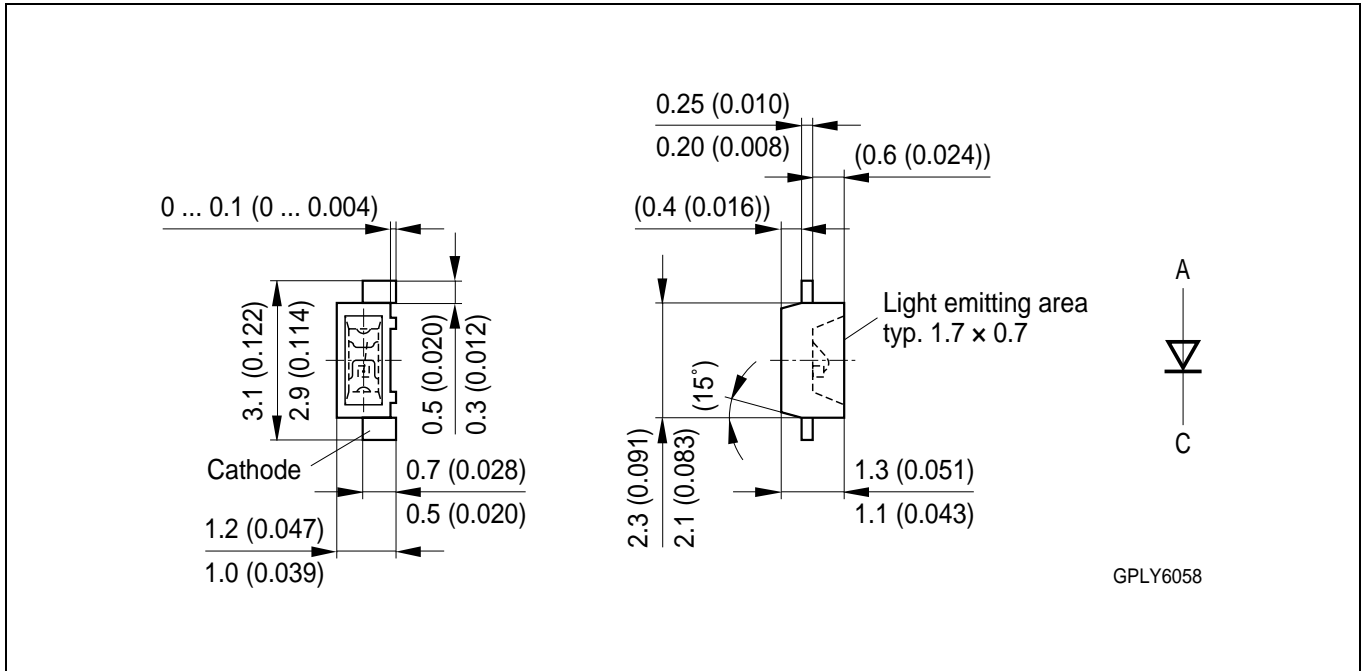


**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**   
**Permissible Pulse Handling Capability**  
 Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_A = 85\text{ °C}$





**Maßzeichnung**<sup>8)</sup> Seite 15  
**Package Outlines**<sup>8)</sup> page 15



**Gewicht / Approx. weight:**

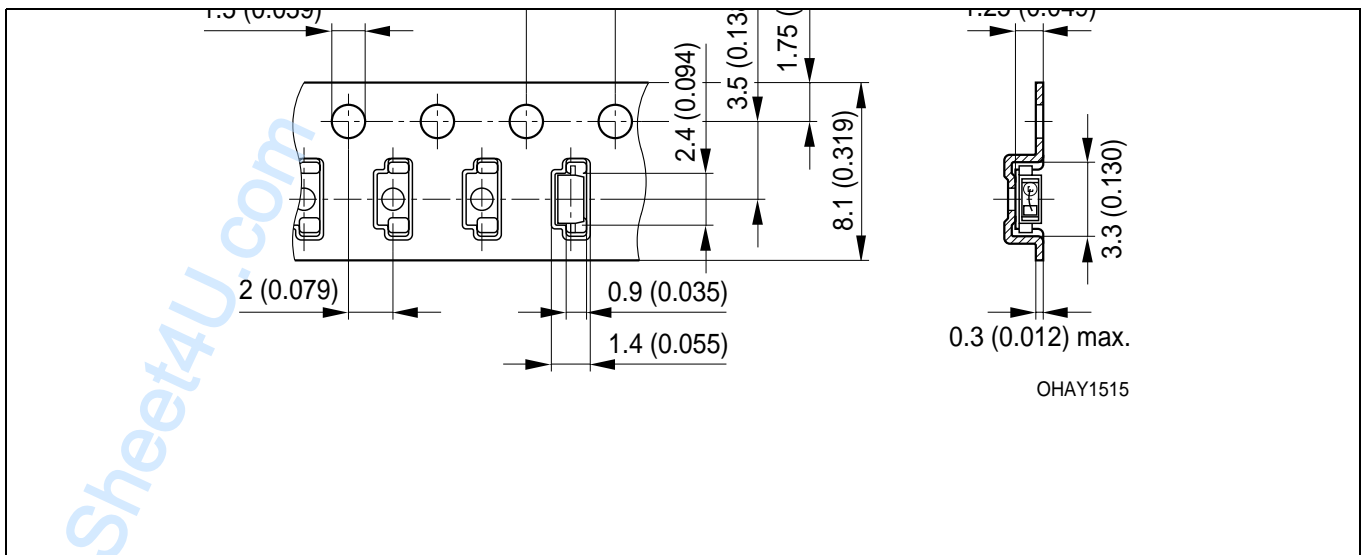
6 mg

**Gurtung / Polarität und Lage**<sup>8)</sup> Seite 15

Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm  
 oder 10000/Rolle, ø330 mm

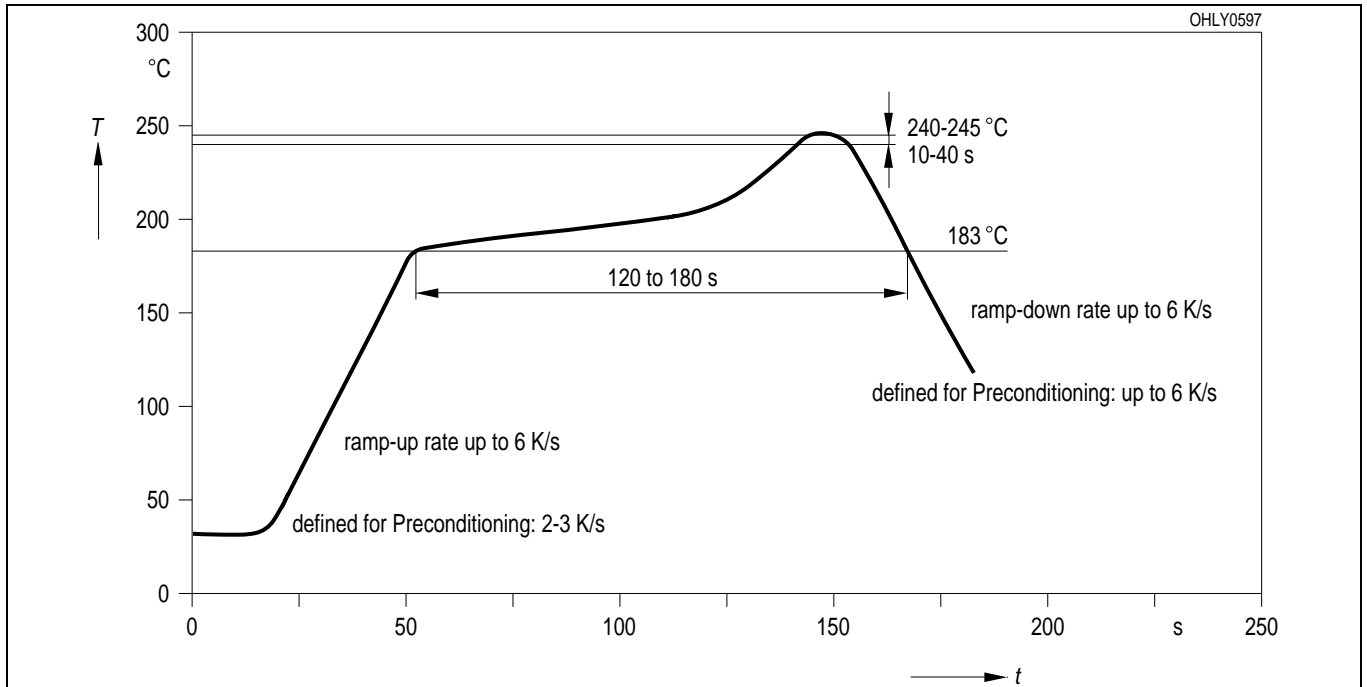
**Method of Taping / Polarity and Orientation**<sup>8)</sup> page 15

Packing unit 3000/reel, ø180 mm  
 or 10000/reel, ø330 mm



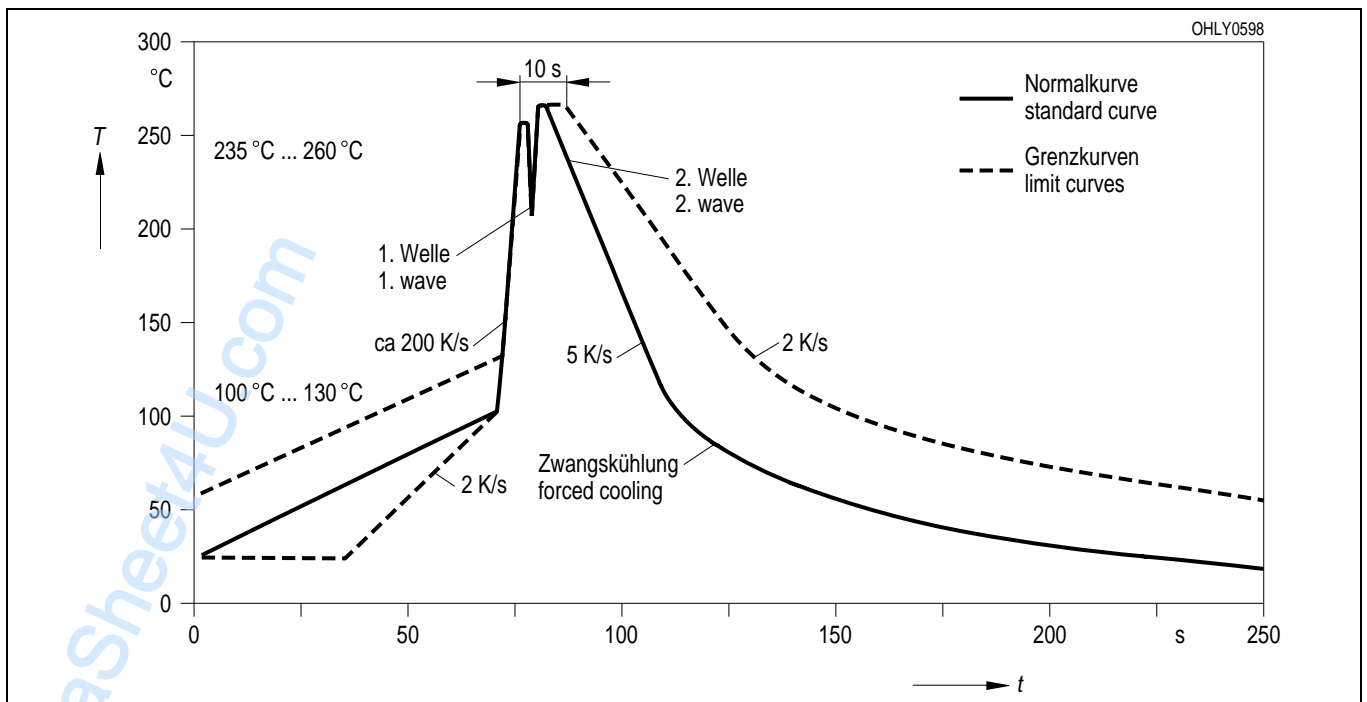
**Lötbedingungen**  
**Soldering Conditions**  
**IR-Reflow Lötprofil**  
**IR Reflow Soldering Profile**

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2  
 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2  
 (nach IPC 9501)  
 (acc. to IPC 9501)



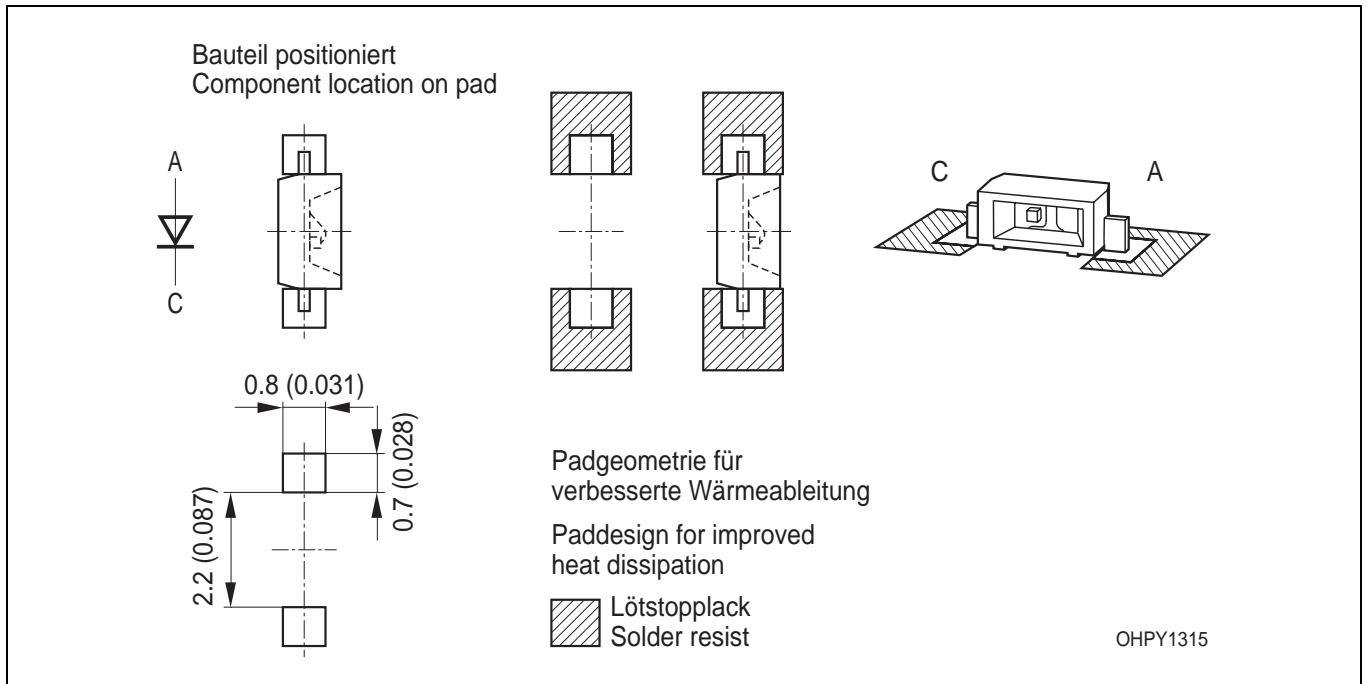
**Wellenlöten (TTW)**  
**TTW Soldering**

(nach CECC 00802)  
 (acc. to CECC 00802)





**Empfohlenes Lötpad Design**<sup>8) 9) Seite 15</sup>  
**Recommended Solder Pad**<sup>8) 9) page 15</sup>

IR Reflow Löten  
 IR Reflow Soldering

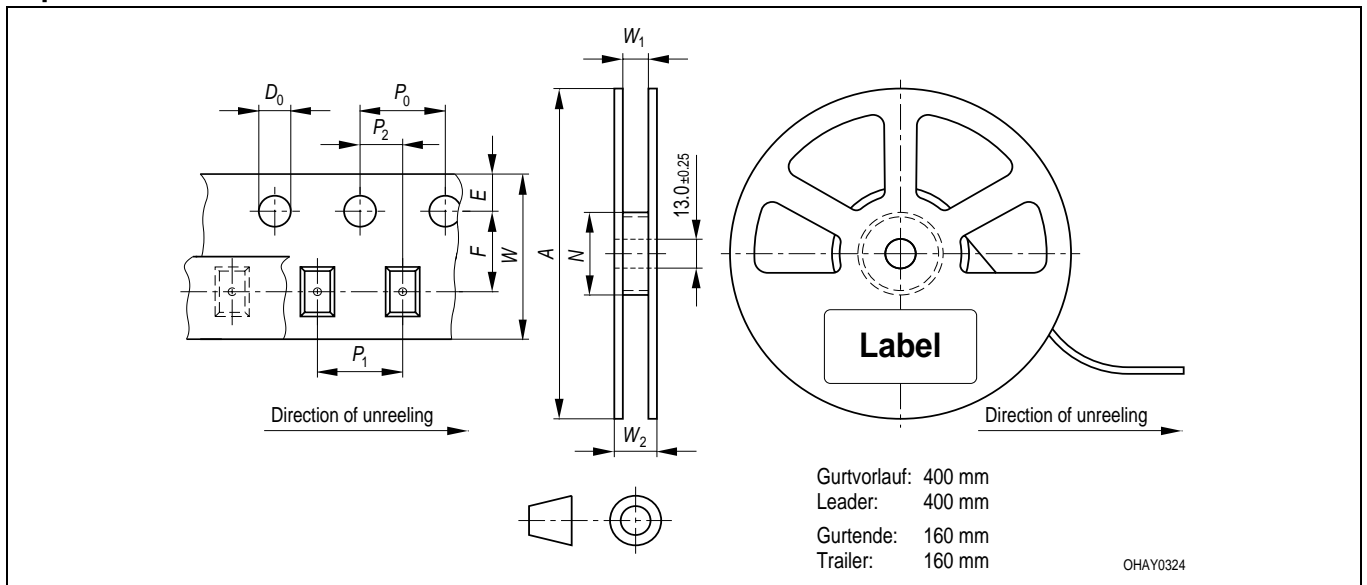


## Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL)

<b>OSRAM Opto Semiconductors</b> 		Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Product Name Bin2: Bin3:	
(6P) BATCH NO: Batch Number <b>Bar Code</b>		ML Temp ST 2 245 C R 2 260 C T	
(1T) LOT NO: Lot Number (9D) D/C: Date Code <b>Bar Code</b>		Additional TEXT R077 DEMY PACKVAR: Packing Type	
(X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel (G) GROUP: X - X - X <b>Bar Code</b>		Forward Voltage Rank Wavelength Rank Brightness Rank	

OHA02043

## Gurtverpackung Tape and Reel



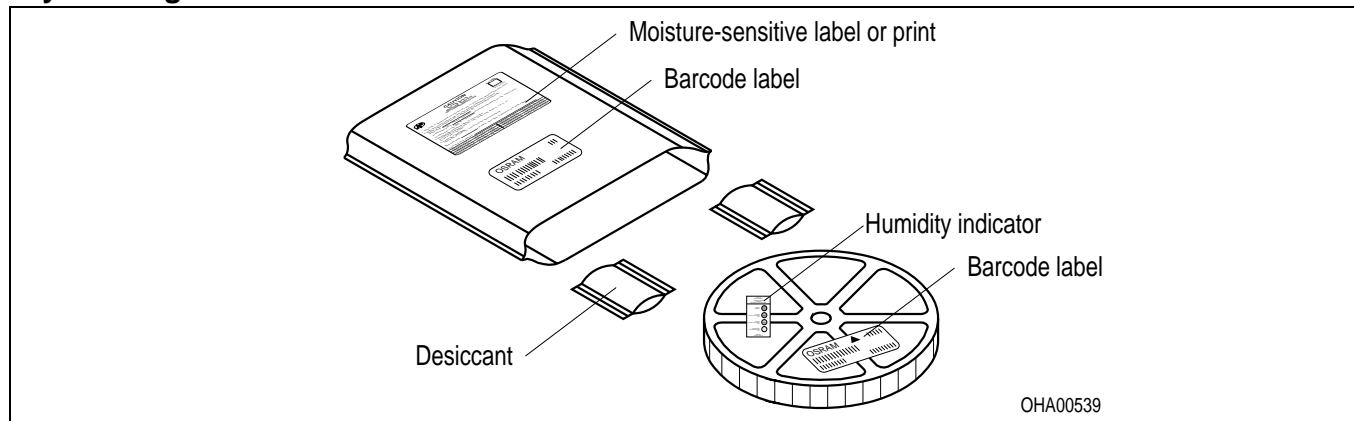
### Tape dimensions in mm (inch)

W	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	D <sub>0</sub>	E	F
8 <sup>+0.3</sup> <sub>-0.1</sub>	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	3.5 ± 0.05 (0.138 ± 0.002)

### Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N <sub>min</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2 max</sub>
180 (7)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)
330 (13)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)

## Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials



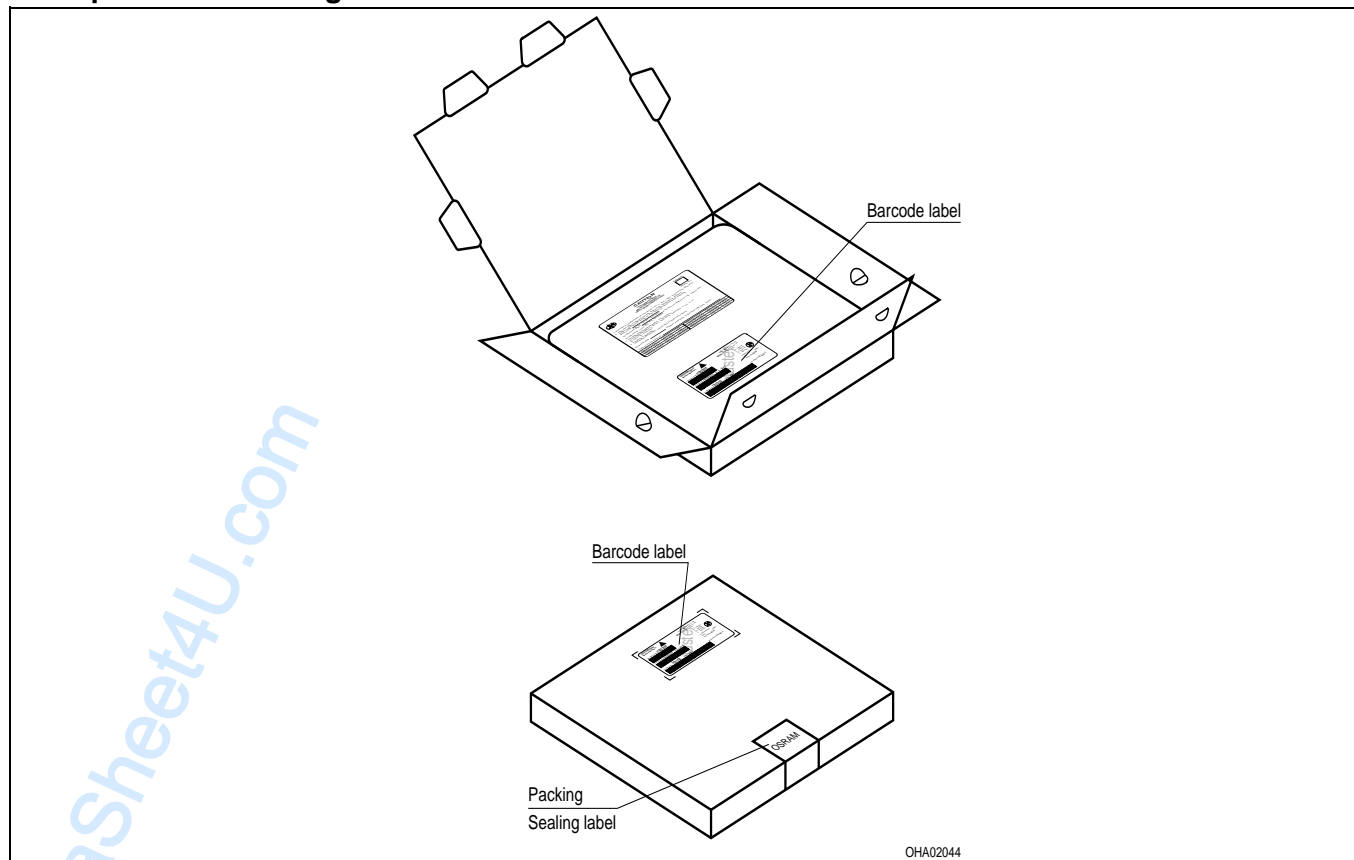
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.

Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

## Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials



**Revision History: 2005-04-05**

Previous Version: 2004-08-11

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change
3	pad size from 16 mm <sup>2</sup> to 5 mm <sup>2</sup>	
3 / 8	Surge current	
13	annotations	2002-07-23
3, 4	value (reverse voltage from 5 V to 12 V)	2002-09-18
3	ambient temperature	2003-09-08
all	new template	2004-02-23
all	Discontinuation of non-RoHS compliant product versions	2005-04-05

**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components<sup>10) page 15</sup> may only be used in life-support devices or systems<sup>11) page 15</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

**Fußnoten:**

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 11\%$  ermittelt.
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- 4)  $R_{thJA}$  ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße  $\geq 5 \text{ mm}^2$  je Pad)
- 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 1 \text{ nm}$  ermittelt.
- 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,1 \text{ V}$  ermittelt.
- 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden
- 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 9) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus
- 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
  - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
  - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

**Remarks:**

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 11\%$ .
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 4)  $R_{thJA}$  results from mounting on PC board FR 4 (pad size  $\geq 5 \text{ mm}^2$  per pad)
- 5) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 1 \text{ nm}$ .
- 6) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of  $\pm 0.1 \text{ V}$ .
- 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch)
- 9) Package able to withstand TTW-soldering heat
- 10) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 11) Life support devices or systems are intended
  - (a) to be implanted in the human body,
  - or
  - (b) to support and/or maintain and sustain human life.
 If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.<sup>1</sup>